PCT/JP03/08334

OFFICE JAPAN PATENT

30.06.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

7月 1 日 2002年

REC'D 1 5 AUG 2003

WIPO

PCT

出 願 番 Application Number:

特願2002-191587

[ST. 10/C]:

[]P2002-191587]

願 人 出 Applicant(s):

科学技術振興事業団

PRIORITY DOCUMENT

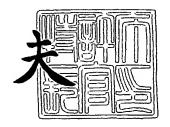
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

BEST AVAILABLE COPY

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

7月31日 2003年





【書類名】

特許願

【整理番号】

P014P14

【提出日】

平成14年 7月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H05B 3/12

C25D 5/10

C25D 3/56

C23C 10/44

C23C 10/48

【発明者】

【住所又は居所】

北海道札幌市北区新琴似1条9-7-8

【氏名】

成田 敏夫

【特許出願人】

【識別番号】

396020800

【氏名又は名称】

科学技術振興事業団

【代理人】

【識別番号】

100108671

【弁理士】

【氏名又は名称】

.西 義之

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

048541

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 金属系抵抗発熱体とその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 白金族金属又は耐火金属芯材の表面に少なくとも2層からなる皮膜を形成した部材であって、芯材側の内層はRe-Cr系の σ (シグマ)相であり、表面側の最外層はアルミナイド層又はシリサイド層であることを特徴とする耐熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体。

【請求項2】 白金族金属又は耐火金属に拡散したRe及びCrを含有する 合金芯材の表面に少なくとも1層からなる皮膜を形成した部材であって、該皮膜 はアルミナイド層又はシリサイド層であることを特徴とする耐熱性と耐高温腐食 性に優れた金属系抵抗発熱体。

【請求項3】 白金族金属又は耐火金属素材を目的形状の部材に成形し、次いで、Re-Cr合金の皮膜、又はRe皮膜とCr皮膜の複層皮膜を被着させ、次いで、熱処理してRe-Cr系の σ (シグマ)相からなる内層を形成し、さらに、アルミニウム又はシリコンの拡散浸透処理を施してアルミナイド層又はシリサイド層を形成することを特徴とする請求項1記載の耐熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体の製造方法。

【請求項4】 Re-Cr系の σ (シグマ)相からなる内層の上にCr皮膜及びAl皮膜を被着させ、次いで、熱処理することによりアルミニウムの拡散浸透処理によるCr-アルミナイド層を形成することを特徴とする請求項3記載の金属系抵抗発熱体の製造方法。

【請求項5】 Re-Cr系の σ (シグマ)相からなる内層の上にRe皮膜及びAl皮膜を被着させ、次いで、熱処理することによりアルミニウムの拡散浸透処理によるRe-アルミナイド層を形成することを特徴とする請求項3記載の金属系抵抗発熱体の製造方法。

【請求項 6 】 Re-Cr系の σ (シグマ) 相からなる内層の上にRe皮膜を被着させ、次いで、シリコンの拡散浸透処理によるRe-シリサイド層を形成することを特徴とする請求項 3 記載の金属系抵抗発熱体の製造方法。

【請求項7】 白金族金属又は耐火金属素材を目的形状の部材に成形し、次

いで、Re-Cr合金の皮膜、又はRe皮膜とCr皮膜の複層皮膜を被着させ、 次いで、熱処理して素材にRe及びCrを拡散させて素材を素材金属-Re-C r合金に変化させ、さらに、アルミニウム又はシリコンの拡散浸透処理を施して アルミナイド層又はシリサイド層を形成することを特徴とする請求項2記載の耐 熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体の製造方法。

【請求項8】 素材金属-Re-Cr合金の上にCr皮膜及びA1皮膜を被着させ、次いで、熱処理することによりアルミニウムの拡散浸透処理によるCr-アルミナイド層を形成することを特徴とする請求項7記載の金属系抵抗発熱体の製造方法。

【請求項9】 素材金属-Re-Cr合金の上にRe皮膜を被着させ、次いで、シリコンの拡散浸透処理によるRe-シリサイド層を形成することを特徴とする請求項7記載の金属系抵抗発熱体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、室温から2000℃以上に亘る広い温度領域をカバーし、かつ、各種雰囲気(酸化性、還元性、真空、腐食性雰囲気、等)において使用できる金属系抵抗発熱体とその製造方法に関する。

[0002]

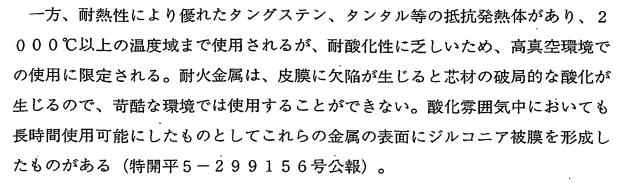
【従来の技術とその問題点】

金属系抵抗発熱体として広く使用されているNi-Cr合金は1100℃、Fe-Al-Cr合金は1250℃が耐熱限界温度である。白金又は白金合金は耐熱性と耐食性を有し、加工性にも優れることから、各種分析機器等の精密温度制御用の抵抗発熱素材として、1600℃までの温度域で使用されている。

[0003]

しかし、高温の酸化雰囲気では酸化消耗による減肉を生じ、また、炭素化合物 を含む還元雰囲気における脆化、さらに、硫黄含有雰囲気(硫化水素、亜硫酸ガス、等)では硫化腐食される、などの欠点を有する。

[0004]



[0005]

非金属系発熱体として、シリコンカーバイド発熱体は1650℃、珪化モリブデン発熱体は1750℃までの酸化性雰囲気で使用されている。しかし、両者とも脆性材料であり、加工が難しく、熱衝撃性に劣るという欠点を有する。また、 炭素系発熱体は酸化消耗のため、酸化性雰囲気ではその使用が制限される。

[0006]

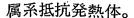
レニウム金属は、タングステンに次ぐ高い融点を有し、かつ、白金族金属及び耐火金属に比較して、2~4倍の電気抵抗を有する。この高融点と高電気抵抗は、特に、箔帯、極細線等の発熱体素材として望ましい特性であり、レニウム金属は、超高温で使用する抵抗発熱体の素材として有望である。しかし、レニウム金属は耐酸化性に劣り、さらに、脆性材料であり加工性に乏しい。

[0007]

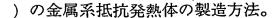
【課題を解決するための手段】

本発明は、レニウム合金皮膜を用いることにより白金族金属又は耐火金属を芯材とする耐熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体を提供するものである。すなわち、本発明は、下記のものからなる。

- (1) 白金族金属又は耐火金属芯材の表面に少なくとも 2 層からなる皮膜を形成した部材であって、芯材側の内層は Re-Cr系の σ (シグマ)相であり、表面側の最外層はアルミナイド層又はシリサイド層であることを特徴とする耐熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体。
- (2) 白金族金属又は耐火金属に拡散したRe及びCrを含有する合金芯材の表面に少なくとも1層からなる皮膜を形成した部材であって、該皮膜はアルミナイド層又はシリサイド層であることを特徴とする耐熱性と耐高温腐食性に優れた金



- (3) 白金族金属又は耐火金属素材を目的形状の部材に成形し、次いで、Reー Cr合金の皮膜、又はRe皮膜とCr皮膜の複層皮膜を被着させ、次いで、熱処理してReーCr系のσ(シグマ)相からなる内層を形成し、さらに、アルミニウム又はシリコンの拡散浸透処理を施してアルミナイド層又はシリサイド層を形成することを特徴とする上記(1)の耐熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体の製造方法。
- (4) Re-Cr系のσ(シグマ)相からなる内層の上にCr皮膜及びAl皮膜を被着させ、次いで、熱処理することによりアルミニウムの拡散浸透処理によるCr-アルミナイド層を形成することを特徴とする上記(3)の金属系抵抗発熱体の製造方法。
- (5) Re-Cr系の σ (シグマ) 相からなる内層の上にRe 皮膜及びAl 皮膜を被着させ、次いで、熱処理することによりアルミニウムの拡散浸透処理による Re-rルミナイド層を形成することを特徴とする上記(3)の金属系抵抗発熱体の製造方法。
- (6) Re-Cr系の σ (シグマ) 相からなる内層の上にRe 皮膜を被着させ、 次いで、シリコンの拡散浸透処理によるRe-シリサイド層を形成することを特 徴とする上記(3)の金属系抵抗発熱体の製造方法。
- (7) 白金族金属又は耐火金属素材を目的形状の部材に成形し、次いで、Re-Cr合金の皮膜、又はRe皮膜とCr皮膜の複層皮膜を被着させ、次いで、熱処理して素材にRe及びCrを拡散させて素材を素材金属-Re-Cr合金に変化させ、さらに、アルミニウム又はシリコンの拡散浸透処理を施してアルミナイド層又はシリサイド層を形成することを特徴とする上記(2)の耐熱性と耐高温腐食性に優れた金属系抵抗発熱体の製造方法。
- (8)素材金属-Re-Cr合金の上にCr皮膜及びAl皮膜を被着させ、次いで、熱処理することによりアルミニウムの拡散浸透処理によるCr-アルミナイド層を形成することを特徴とする上記(7)の金属系抵抗発熱体の製造方法。
- (9)素材金属-Re-Cr合金の上にRe皮膜を被着させ、次いで、シリコンの拡散浸透処理によるRe-シリサイド層を形成することを特徴とする上記 (7



[0008]

【発明の実施の形態】

本発明の抵抗発熱体の素材は白金族金属(Pt, Ir, Rh, Ru)又は耐火金属(W, Ta, Mo, Nb)である。本発明の抵抗発熱体としての効果を阻害しない限りこれらの金属に少量の合金成分が含有されていてもよい。

[0009]

まず、白金族金属又は耐火金属からなる素材を目的形状の部材に成形し、次いで、Re-Cr合金の皮膜、又はRe皮膜とCr皮膜の複層皮膜を被着させ、次いで、熱処理してRe-Cr系のσ(シグマ)相からなる層を形成する。

[0010]

Re-Cr合金の皮膜、又はRe皮膜とCr皮膜の複層皮膜の被着は、Re-Cr合金の電気めっきやReめっきとCrめっきの複層電気めっきが好ましい。
Re-Cr合金の電気めっきは、例えば、次の方法で実施できる。

耐熱ガラス製電解槽 1 (内容積 11(リットル)) を用意し、下記の組成の電解浴を容易する。電解浴の組成; AlCl₃:63mol%, NaCl:20mol%, KCl:17mol%

次いで、電解槽 1 の電解浴中に、 $0.1\sim5$ 重量%の $ReCl_4$ 、 $0.1\sim5$ 重量%の $CrCl_3$ を添加し、電解浴を0.3 m/sで攪拌しながら、電解浴温度 160 \mathbb{C} で、種々の電解電位でめっきを行う。

[0011]

Re-Cr合金皮膜のCr組成の範囲は、Re-Cr系の σ 相($40\sim60$ 原子%Cr)の範囲であり、50原子%程度が望ましい。以下の実施例では、レニウム合金の皮膜は電気めっき法を用いて作製している。しかし、CVD、PVD、スパッタリング、などの方法もまた使用できるものであり、電気めっき法に限定するわけではない。

[0012]

Reの電気めっきは、例えば、上記の電解槽1の電解浴に $0.1\sim5$ 重量%の ReCl4を添加し、電解浴を0.3m/sで攪拌しながら、電解浴温度160 で、種々の電解電位で行う。Crめっきは、通常のサージェント浴によるめっき



[0013]

続いて、めっきにより形成した皮膜を真空又は不活性ガス雰囲気中で、中間熱処理を行う。この熱処理方法としては、通電加熱法、通常の電気炉等、いずれの加熱方式でも良い。通電加熱法の場合は、電流は主として芯材を流れ、芯材が加熱される。この中間熱処理により、Re-Cr系 σ (シグマ)相からなる層を芯材表面に形成するか、又は芯材とRe-Crめっき層を相互拡散させて芯材金属-Re-Cr合金に変化させる。

[0014]

前者のRe-Cr \mathfrak{X}_{σ} (シグマ)相からなる層を形成する場合、例えば、通電加熱法で、10 C/分の速度で1300 Cまで昇温、 $1\sim10$ 時間保持する。保持時間は2 時間程度が望ましい。昇温中に、Re-Cr皮膜が剥離・脱落しないことが肝心である。亀裂などはあってもよい。この中間熱処理によりRe-Cr皮膜層のクラックなどの欠陥を修復すると同時に、Re-Cr \mathfrak{X}_{σ} (シグマ)相からなる連続的な層が形成される。

[0015]

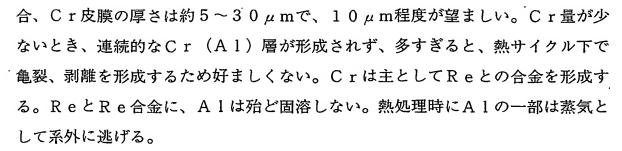
後者の芯材金属-Re-Cr合金に変化させる場合、芯材/Re(Cr)界面から相互拡散が進行し、芯材は芯材金属-Re-Cr合金に変化する。そのためには、加熱温度は芯材金属の融点直下まで昇温することが望ましい。

[0016]

次に、アルミニウム又はシリコンの拡散浸透処理を施す。Al又はSiの拡散 処理にはパックセメンテーション法を用いることができる。しかし、溶融金属A l又はSiへの浸漬などの方法もあり、これらのいずれの方法でも良い。溶融塩 浴からのAl-Crの合金めっきによりアルミニウムの拡散浸透処理を行っても 良い。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

R e-C r 系 σ (シグマ)相からなる層の上に、C r 皮膜とA l 皮膜を被着させ、次いで、高温で熱処理を行ってC r ーアルミナイドを形成してもよい。熱処理の温度は800-1300℃で、1000℃程度が望ましい温度である。この場



[0018]

また、Re-Cr \Re_{σ} (シグマ)相からなる層の上に、Re皮膜とA1皮膜を被着させ、次いで、高温で熱処理を行ってRe-アルミナイドを形成してもよい。熱処理の温度は約800~1300℃で、1000℃程度が望ましい温度である。この場合、Re皮膜の厚さは約5~30 μ mで、Re量が少ないとき、連続的なRe-A1層が形成されず、多すぎると、熱サイクル下で亀裂、剥離を形成するため好ましくない。

[0019]

Re-Cr系の σ (シグマ)相からなる層の上にRe皮膜を被着させ、次いで、シリコンの拡散浸透処理によるRe-シリサイド層を形成してもよい。この場合、Re皮膜の厚さは約 $5\sim3$ 0 μ mで、Re量が少ないとき、連続的なRe-Si層が形成されず、多すぎると、熱サイクル下で亀裂、剥離を形成するため好ましくない。

[0020]

【実施例】

実施例1

芯材:Pt/皮膜内層:Re(Cr-Pt)/皮膜外層:Re-Cr-アルミナイドの構造の抵抗発熱体を下記の工程で製造し、その耐酸化性を試験した。

P t 線材(ϕ 1 0 0 μ m)を用意し、先ず、目的の形状に成形した。このP t 線材を陰極として、対極として白金電極を使用し、前記の電解槽 1 の電解浴(Al Cl₃:63mol%, NaCl:20mol%, KCl:17mol%)中に、0. 4 重量%のR e C l $_4$ と 0 . 4 重量%のC r C l $_3$ を添加し、電解浴を 0. 3 m/sで攪拌しながら電解浴温度 1 6 0 $\mathbb C$ で C r の組成が 5 0 原子%のR e - C r 合金皮膜を厚さ 1 0 μ m電気めっきした。試料極の電位はA l 参照電極の電位に対して \pm 0. 0 $\mathbb V$ であった。

[0021]

Re-Cr合金皮膜をめっきしたPt線材を不活性ガス雰囲気中で、通電加熱により、10 C/分の速度で1300 Cまで昇温し、2 時間保持し中間熱処理した。続いて、通常のサージェントCrめっき浴から電気めっきにより、Cr 皮膜を 10μ m形成した。

[0022]

続いて、Re-Cr合金皮膜とCr皮膜を形成したPt線材を陰極として、純度99.9原子%のAl金属を陽極とし、前記の電解槽1の電解浴(AlCl3:63mo l%, NaCl:20mol%, KCl:17mol%)を用い、電解浴温度160℃で、Al皮膜を厚さ5 μ m電気めっきした。試料極の電位はAl参照電極の電位に対して-0.10 Vであった。

[0023]

図1-(1) に、得られた線材断面の構造を模式的に示すとおり、P t 芯材 I の周囲に、少なくとも 3 層構造の皮膜が形成された。すなわち、芯材 I 側の内層にはR e -C r 系の σ (シグマ)相 I I、外層はC r 皮膜 I I I、最外層はA l 皮膜 V I となっている。その後、不活性ガス雰囲気中で、通電加熱により 1 0 C /分の速度で昇温、6 0 0 C に 4 時間保持した後、さらに、1 3 0 0 C に加熱、1 時間保持した。

[0024]

図1-(2) に、得られた線材断面の構造を模式的に示すとおり、芯材IはP t であり、皮膜の内層はRe-Cr系の σ (シグマ)相IIである。皮膜外層のCr 皮膜IIIと最外層のAl 皮膜IVは反応して、75原子%Al を含むCr-Tルミナイド相Vの皮膜外層になっていた。

[0025]

酸化試験

上記の皮膜を形成したP t 線材を、大気中、1 3 0 0 \mathbb{C} で最長 1 0 0 0 時間の酸化試験を行った。なお、比較のために、皮膜を有しないP t 線材についても同様の試験を行った。その結果を表 1 に示す。

[0026]

【表1】

時間(hr)	腐食量	(mg/cm ²)	
	Pt·Re 材	Pt 材	
100	1. 0	- 0.4	
250	1. 7	- 1. 0	
500	2. 1	- 2.0	
1000	3. 5	— 3.9	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

負の値は質量減少を示す。

[0027]

酸化試験したPt/Re(Cr)/Al-Cr線材の断面組織を観察し、各層に含まれている元素の濃度をEPMA装置で測定した。図1-(3)に、試験後のPt線材断面の構造を模式的に示すとおり示す。断面構造は、図1-(2)のそれと類似しており、高温で保持後も変化は少ないことが分かる。しかし、図1-(2)と比較すると、皮膜外層のCr-Tルミナイド相Vは Cr_5Al_8 相VIになっていた。

. [0028]

以上の結果から、実施例1のP t/R e(Cr)/A1-Cr線材では、酸化は放物線則に従っており、保護的A1 $_2O_3$ スケールVIIによって保護されていることが分かる。一方、表1に示すように、皮膜を有しないP t 線材は酸化消耗により直線的に質量が減少している。すなわち、P t 線材はやせ細っていることが分かる。

[0029]

実施例2



[0030]

続いて、前記の電解槽 1 の電解浴中に、Re-Cr 合金皮膜とRe 皮膜を形成したPt 線材を陰極として、電解浴を0.3m/sで攪拌しながら、電解浴温度 160 で、Al 被膜を厚さ $15\mu m$ 電気めっきした。試料極の電位はAl 参照電極の電位に対して-0.1 Vであった。

[0031]

図 2-(1) に、得られた線材断面の構造を模式的に示すとおり、P t 芯材I の周囲に、少なくとも 3 層構造の皮膜が形成された。すなわち、芯材I側の内層にはR e -C r 系の σ (シグマ)相II、外層にはR e 皮膜III、最外層はA l 皮膜IVとなっている。

[0032]

[0033]

硫化腐食試験

上記の皮膜を形成したP t 線材を、2 v o 1 %の硫化水素 – 水素混合ガス中、1000℃で最長100時間の硫化腐食試験を行った。なお、比較のために、皮膜を有しないP t 線材についても同様の試験を行った。その結果を表2に示す。

[0034]

【表2】

時間(hr)	腐食量	量 (mg/cm²)	
	Pt-Re 材	Pt 材	
10	. 1.0	1.4	
2 5	. 1. 7	2. 3	
5 O	2. 1	7. 0	
100	3.5	12.0	

[0035]

硫化腐食試験したPt/Re(Cr)/Re-Al線材の断面組織を観察し、各層に含まれている元素の濃度をEPMA装置で測定した。図2-(3)に、試験後の線材断面の構造を模式的に示す。また、図2-(4)に比較例として皮膜を有しないPt線材の試験後の線材断面の構造を模式的に示す。図に示すとおり、皮膜を有しないPt線材は、割れた PtS_2 スケールVIIIを形成して、表 2 に示すように、直線則に従って腐食が進行しているのに対して、実施例 2 のPt 線材は放物線則に従い、 Al_2S_3 の保護的スケールVIIIが形成している。

[0036]

図2-(3)より、断面構造は図2-(2)のそれと類似しており、高温で保持後も変化は少ないことが分かる。しかし、図2-(2)と比較すると、皮膜外層のRe-アルミナイド相VはRe₅Al₈相VIになっていた。

[0037]

[0038]

実施例3

芯材:Pt/皮膜内層:Re(Cr-Pt)/皮膜外層:Reーシリサイドの構造の抵抗発熱体を下記の工程で製造し、その耐酸化性を試験した。Pt線材に実施例1と同じ条件で、Re-Cr合金皮膜を電気めっきし、中間熱処理した。続いて、実施例2と同じ条件でRe皮膜を形成した。



続いて、Re-Cr合金皮膜とRe皮膜を形成したPt線材を不活性ガス雰囲気中で、Si粉末の中にPt線材の必要な部分を埋没させ、通電加熱し、1300℃に昇温、2時間保持した。図3-(1)に、得られた線材断面の構造を模式的に示すとおり、Pt芯材Iの周囲に、少なくとも2層構造の皮膜が形成した。すなわち、芯材側の内層はRe-Cr系の σ (シグマ)相II、外層はReSi1.8相Vとなっていた。

[0040]

硫化腐食試験

上記の皮膜を形成したP t 線材を、2 v o 1 %の硫化水素-水素混合ガス中、1000℃で最長100時間の硫化腐食試験を行った。なお、比較のために、皮膜を有しないP t 線材についても同様の試験を行った。その結果を表3に示す。

[0041]

【表3】

時間(hr)	腐食量	(mg/cm ²)	
	Pt·Re 材	Pt 材	
10	0.2	1.4	
2 5	0.5	2. 3	
5 0	1. 0	7. 0	
1.0.0	1. 5	12.0	

[0042]

硫化腐食試験したPt/Re(Cr)/Re-Si線材の断面組織を観察し、各層に含まれている元素の濃度をEPMA装置で測定した。図3-(2)に、試験後の線材断面の構造を模式的に示すように、実施例3のPt線材の硫化腐食量は極端に少なく、 SiS_2 (少量の SiO_2 を含む)スケールVIIの下の合金表面には薄い高濃度のRe層が形成していた。この層が、優れた耐硫化性に寄与していると考えられる。

[0043]

実施例4

芯材:(Re-Cr-Pt)/皮膜内層:Re(Cr-Pt)/皮膜外層:Cr-アルミナイドの構造の抵抗発熱体を下記の工程で製造し、その耐酸化性を試験した。Pt線材に実施例1と同じ条件で、Re-Cr合金皮膜を電気めっきした。ただし、厚さは 50μ mとした。図4-(1)に、得られた線材断面の構造を模式的に示すように、Pt芯材Iの周囲に、Re-Cr合金皮膜II皮膜が形成されている。

[0044]

続いて、不活性ガス雰囲気中で、通電加熱により、10 C/分の速度で160 0 Cまで昇温し、2 時間保持して中間熱処理した。図4-(2) に、得られた線材断面の構造を模式的に示すように、P t 芯材IはP t を固溶したR e -C r -P t σ σ 相I (Re-41原子%Cr-18原子%Pt) に変化した。

[0045]

続いて、通常のサージェントCrめっき浴から電気めっきにより、厚さ 10μ mのCr皮膜を形成した。続いて、前記の電解槽1の電解浴中に、CrめっきしたPt線材を陰極として、電解浴を0. 3m/sで攪拌しながら、電解浴温度160Cで、試料極の電位はA1 δ 照電極の電位に対して-0. 1Vの条件下で、A1 ϵ 5 μ m電気めっきした。図4-(3)に、得られた線材断面の構造を模式的に示すとおり、Re-Cr-Ptの σ 相I'の周囲に、Cr皮膜IIIとA1 τ 皮膜が形成されている。

[0046]

[0047]

酸化試験

上記の線材を、大気中、1500℃で最長400時間の酸化試験を行った。その結果を表4に示す。

[0048]

【表4】

時間(hr)	腐食量(mg/cm²)
•	Pt-Re 材
100	1. 5
200	2. 5
400	3. 3

[0049]

酸化試験した線材の断面組織を観察した結果、図4-(4)と類似の組織を有するが、皮膜のCr(Al)の組成は、47原子%Alから35原子%Alに低下した。

[0050]

以上の結果から、実施例4の(Re-Cr-Pt)/Cr(Al)線材では、酸化はほぼ放物線則に従っており、保護的 Al_2O_3 スケールによって保護されていることが分かる。

[0051]

実施例 5

芯材: (Re-Cr-Ta) /皮膜内層:Re(Cr-Ta) /皮膜外層:Re-シリサイドの構造の抵抗発熱体を下記の工程で製造し、その耐酸化性を試験した。Pt線材に代えてTa線材を用い、実施例4と同じ条件でRe-Cr合金皮膜を電気めっきした。図5-(1)に、得られた線材断面の構造を模式的に示すように、Pt芯材Iの周囲に、Re-Cr合金皮膜II皮膜が形成されている。示す。

[0052]

 $Re-Cr-Tao_{\sigma}$ 相I'であり、皮膜は70原子%以上のSiを含むRe-シリサイド相 $V(ReSi_{1},8+Si)$ であった。

[0053]

硫化腐食試験

上記の皮膜を形成したTa線材を、2vol%の硫化水素-水素混合ガス中、 1000℃で最長100時間の硫化腐食試験を行った。なお、比較のために、皮膜を有しないTa線材についても同様の試験を行った。その結果を表5に示す。

[0054]

【表5】

時間(hr)	腐食量 (mg/cm²)	
	Ta/Re(Cr)/Si 材	Ta 材
1 0	0.1	0.4
25	0.4	1. 3
50.	1. 0	4. 0
100	1.4	10.0

[0055]

硫化試験したRe(Cr-Ta)/Re-Si線材の断面組織を観察し、各層に含まれている元素の濃度をEPMA装置で測定した。図5-(4)に、試験後の線材断面の構造を模式的に示すように、実施例5のTa線材の硫化腐食量は極端に少なく、 SiS_2 (少量の SiO_2 を含む)スケールVIIの下の合金表面には Re-Cr相II'と高い濃度のRe層が薄く形成していた。この層が、優れた耐硫化性に寄与していると考えられる。

【図面の簡単な説明】

図1

実施例1の抵抗発熱体を製造する各工程における線材断面((1, 2)と酸化 試験後における線材断面(3)を示す模式図である。

図2

実施例2の抵抗発熱体を製造する各工程における線材断面(1, 2)と硫化試験後における線材断面(3は実施例、4は比較例)を示す模式図である。



【図3】

実施例3の抵抗発熱体を製造する各工程における線材断面((1, 2)を示す 模式図である。

【図4】

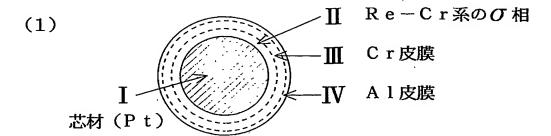
実施例4の抵抗発熱体を製造する各工程における線材断面(1~4)を示す模式図である。

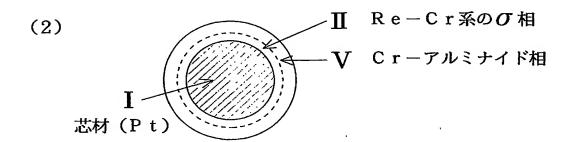
【図5】

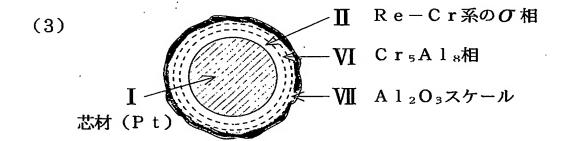
実施例 5 の抵抗発熱体を製造する各工程における線材断面(1~3)と硫化試 験後における線材断面(4)を示す模式図である。



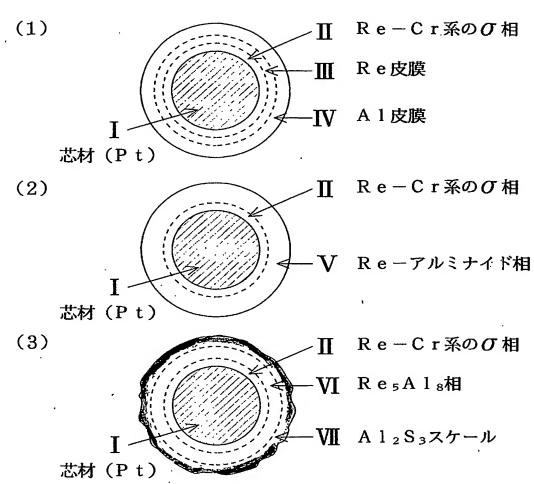
【図1】

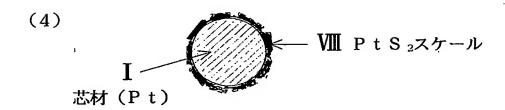




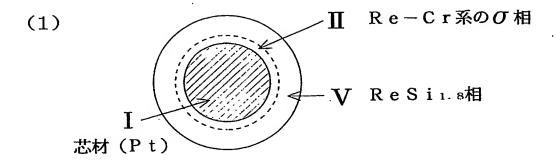


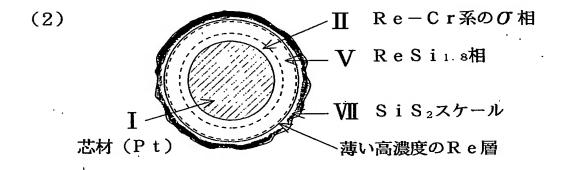
【図2】



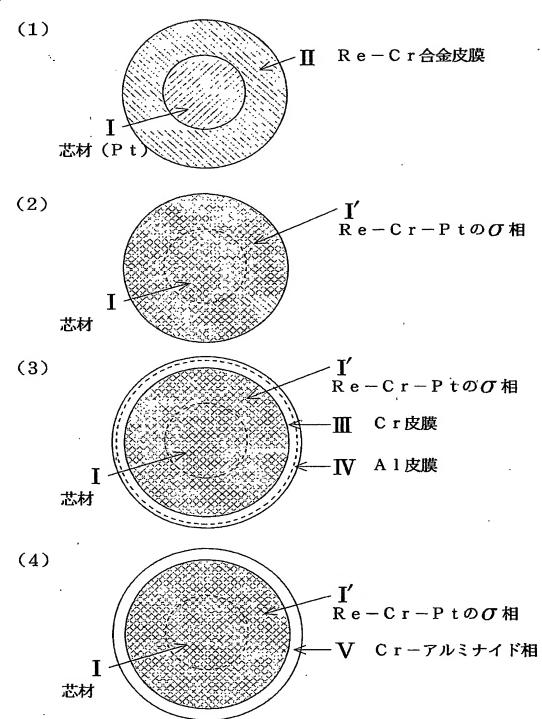


【図3】

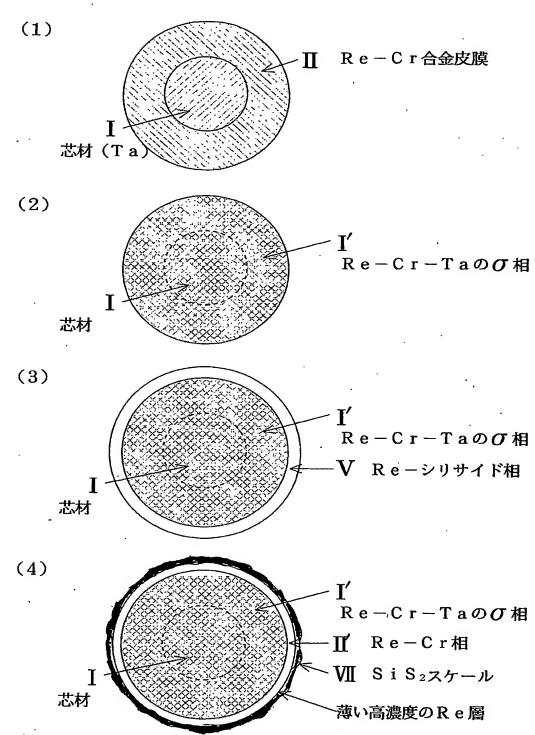












【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 室温から2000℃以上に亘る広い温度領域をカバーし、かつ、各種雰囲気(酸化性、還元性、真空、腐食性雰囲気、等)において使用できる金属系抵抗発熱体とその製造方法の提供。

【構成】 白金族金属又は耐火金属芯材の表面に少なくとも 2 層からなる皮膜を形成した部材であって、芯材側の内層は Re-Cr 系の σ (シグマ) 相であり、表面側の最外層はアルミナイド層又はシリサイド層である金属系抵抗発熱体。または、白金族金属又は耐火金属に拡散した Re 及び Cr を含有する合金芯材の表面に少なくとも 1 層からなる皮膜を形成した部材であって、該皮膜はアルミナイド層又はシリサイド層である金属系抵抗発熱体。

【選択図】 図1

特願2002-191587

出願人履歴情報

識別番号

[396020800]

1. 変更年月日 [変更理由]

住所氏名

1998年 2月24日 名称変更

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

科学技術振興事業団

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.